

Technische Daten
Norm

**Original Bungard fotobeschichtetes Basismaterial FR4 mit UV blocker
IPC 4101A**

Eigenschaft		Test Methode IPC-TM-650 or as noted	Spezifikation	Einheit	Typ. Messwert
Glasübergangstemperatur (Tg) per DSC, spez. Minimum		2.4.25	110-150	°C	150
DZersetzungstemperatur (Td)		ASTM D3850	-	°C	320
CTE, Z-Richtung	vor TG	2.4.24	AABUS	ppm/°C	15
CTE, Z-Richtung	nach TG	2.4.24	-	ppm/°C	250
CTE, X-, Y-Richtung	vor TG	2.4.24	AABUS	ppm/°C	15
CTE, X-, Y-Richtung	nach TG	2.4.24	-	ppm/°C	17
Therm. Leitfähigkeit		ASTM D5930	-	W/mK	0.36
Therm. Stress 10s b. 288°C	ungeätzt	2.4.13.1	Pass visual	Rating	Pass
spez. Minimum	geätzt	2.4.13.1	Pass visual	Rating	Pass
Dielektrizitätszahl epsilon(r) spez. Maximum	A. bei 1 MHz	2.5.5.3	5.4	-	4.8
	B. bei 100 MHz	2.5.5.9	-	-	4.6
	C. bei 1 GHz	2.5.5.5	-	-	4.5
Verlustfaktor tan(delta) spez. Maximum	A. bei 1 MHz	2.5.5.3	0.035	-	0.015
	B. bei 100 MHz	2.5.5.9	-	-	0.015
	C. bei 1 GHz	2.5.5.5	-	-	0.015
Volumenwiderstand spez. Minimum	Nach Klimalagerung	2.5.17.1	10 ⁶	MOhm cm	4.0x10 ⁸
	Bei erhöhter Temperatur	2.5.17.1	10 ³	MOhm cm	7.0x10 ⁷
Surface Resistivity spez. Minimum	Nach Klimalagerung	2.5.17.1	10 ⁴	MOhm	3.0x10 ⁶
	Bei erhöhter Temperatur	2.5.17.1	10 ³	MOhm	6.0x10 ⁶
Durchschlagsfestigkeit	spez. Minimum	2.5.6	40	kV	60
Lichtbogenfestigkeit	spez. Minimum	2.5.1	60	Sekunden	105
Comparative Tracking Index	CTI / ASTM D3638	UL-746A	-	Volt	205 (CL=3)
Haftfestigkeit spez.. Minimum	Nach Wärmeschock	2.4.8	105	N/mm	145
	Bei 125 °C	2.4.8	105	N/mm	145
	Nach Prozesslösungen	2.4.8	105	N/mm	145
Biegefestigkeit Minimum	Längsrichtung	2.4.4	415	G.Pa	442
	Querrichtung	2.4.4	345	G. Pa	435
Feuchteaufnahme	spez. Maximum	2.6.2.1	0.80	%	0.20
UL Zulassung		E 45456			
Brennbarkeit	spez. Minimum	UL-94	V-1	Rating	V-0
Dickentoleranz Dielektrikum		Class II		mm	1.55 +/- 0.08
Dickentoleranz Kupfer		-		µm	35 +/- 5
Durchbiegung rel. zur Diagonallänge		-	< 3	%	< 3

BUNGARD
BEZ